23524/ p2

Abridgment

Japanese Patent Unexamined Publication No.03-295408

Date of Publication: 26.12.1991

Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD.

Title of the invention: METHOD AND INSTRUMENT FOR INSPECTING

UNEVEN SURFACE

Fig. 1 is a schematic construction block diagram of first embodiment of the invention.

Fig.2 is an enlarged view for showing a configuration of a detected surface of Fig. 1.

Fig.3 is an explanation for operation showing examples of a pattern projected on the screen.

Fig.4 is a schematic block diagram of image processor

Fig. 5 is an explanation of a concept of local parallel window used for image processing.

Fig. 6 is an explanation for operation of image processing.

Fig. 7 is an explanation showing an example of setting a differential direction value.

Fig. 8(a) is an explanation for operation showing a case where there is a relatively large wave pattern on the detected surface, and Fig. 8(b) is an explanation for operation showing a diffraction image corresponding to Fig. 8(a).

Fig. 9(a)(b) are an explanation for operation showing a displacement of the reflected light when there is a relatively large wave pattern on the detected surface.

Fig. 10(a) is an explanation for operation showing a setting state of the check line, Fig. 10(a) is an explanation for operation how to obtain the reference line.

Fig. 11 is an essential schematic construction block diagram of second embodiment of the invention.

Fig. 12 is a schematic construction block diagram of third embodiment of the invention.

Fig. 13 is a schematic construction block diagram of fourth embodiment

of the invention.

Fig. 14 is a schematic construction block diagram of fifth embodiment of the invention.

1---laser generator, 2---rod lens, 3---cylindrical lens for projection, 4---surface to be inspected, 5---screen, 6--image input device, 7---image processor

PURPOSE: To easily identify between a defect 23 and a nondefect 21, 22 from the variation of a diffracted image by setting the irradiation angle of parallel light flux so that the diffracted image has specific patterns corresponding to the defect 23 and nondefect 21, 22.

CONSTITUTION: The light beam from a laser generator 1 is made into the parallel light flux, which is illuminated onto a surface 4 to be inspected through a rod lens 2 and a cylindrical lens 3. The surface 4 to be inspected is for example a cupper-foil adhered laminate plate. The cupper foil is pressed and adhered to the plate by heating to form a cupper-foil adhered laminate plate. The surface 4 to be inspected is nearly flat, but has fine grooves 21 with a period of microns and a cross pattern 22 with a period of 1 to 2 mm. The grooves 21 and the cross pattern 22 which are caused by a manufacturing processing are periodic and not a defect.

Parallel light flux thus obtained is illuminated onto the surface 4 to be inspected at angle θ with a range of 1-10 degrees. Then the reflected light from the surface 4 is projected on a screen 5

As shown in Fig. 3(a), diffracted images "a" and "b" on the screen 5 are in nearly parallel pattern when the surface 4 has only grooves 21 and cross pattern 22, on the other hand, as shown in Fig. 3(b), there is diffracted image "c", on the screen 5, crossing diffracted images "a" and "b" at right angles when the surface 4 has a defect 23. Diffracted image "b" in Fig. 3 corresponds to the reflected light.

If angle θ is less than 1 degree, some portions are shadowed relative to the parallel light flux due to the wave pattern of cross pattern 22, and if angle θ is larger than 10 degrees, it is difficult to discriminate between defects 23 and non-defects from a variation of the diffracted image, because the distance between "a" and "b" becomes smaller and the length of image "c" becomes smaller as angle è becomes larger. The preferable range of angle θ is 3 to 4 degrees.

The image on the screen 5 is picked up by an image input device 6, whose output is processed by an image processor 7 to identify the longitudinal diffracted image "c" at a position corresponding to the defect.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平3-295408 ② 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)12月26日

11/30 G 01 B G 01 21/88 21/89 CZ A 7907-2F 2107-2 J 2107 - 2J

> 審査請求 未請求 請求項の数 13 (全14頁)

60発明の名称

凹凸面の検査方法およびその装置

20特 願 平2-98718

願 平2(1990)4月14日 @23:H:

@発 明 者 uh 竹

人

聰

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

明 者 本 宏 ᇹ @発 の出 頤 松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 大阪府門真市大字門真1048番地

创代 理 弁理士 石田 長七 人

外2名

明

1. 発明の名称

凹凸面の検査方法およびその装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 被検査面の上の一直線に沿って所定幅を有 する帯状に設定された検査領域に対して、干渉性 を有し少なくとも上記直線に直交する箇内で平行 な光線束を被検査面と所定角度をなすように照射 し、被検査面での反射光の干渉による固折低が、 検査領域のほぼ全面に存在する非欠陥とみなせる 凹凸に対しては上記直線にほぼ平行なパターンに なり、検査領域内で局所的に存在し欠陥になる凹 凸に対しては上記直線にほぼ直交するパターンに なるように、上記光線束を被検査面に対して照射 する角度を設定し、上記回折像を画像入力装置に 入力し、画像処理を施すことにより被検査面の凹 凸形状を検出することを特徴とする凹凸面の検査 方法.
- (2) 上配匯像処理では、各画素の近傍での濃度 の変化方向と上記直線に沿う方向での濃度の変化

率とを求め、濃度の変化率が所定値より大きく、 かつ、濃度の変化方向が上記直線に沿う方向であ る西素が所定個数以上存在しているときに欠陥が 存在すると判定することを特徴とする請求項1記 戯の凹凸面の検査方法。

- (3) 画像内に所定の大きさを有したマスクを設 定し、上記マスクを上記直線に沿う方向に所定画 素ずつ移動させながら、濃度の変化率が所定値よ り大きく、かつ、濃度の変化方向が上記直線に沿 う方向である両帯の上記マスク内での個数を計数 し、個数と個数の変化率との少なくとも一方が所 定館より大きいときに欠陥が存在すると判定する ことを特徴とする請求項2記載の凹凸面の検査方 法.
- (4) 上記四折像のうち上記直線にほぼ平行なパ ターンの上の各点について上記直線と平行に設定 した基準線からの偏差を求め、上記偏差に基づい て被検査面の変形を検出することを特徴とする額 求項1記載の凹凸面の検査方法。
 - (5)被検査面の上の一直線に沿って所定幅を有

- (6) 被検査面を有する部材を、照射源からの光線束と被検査面との角度を一定に保った状態で上記直線に直交する方向に移動させるテーブルを設けたことを特徴とする請求項5記載の凹凸面の検査装置。
- (7)上記回折像を投映するスクリーンが設けら

查装置.

- (11) 画像入力装置は、リニアイメージセンサ であって、上記直線に直交する方向の光の強度分 布が検出できるように配置されて成ることを特徴 とする請求項10記載の凹凸面の検査装置。
- (12) 走査競は、回転駆動されるポリゴンミラーであることを特徴とする請求項10または請求項11記載の凹凸面の検査装置。
- (13) 走査鏡は、反射面が揺動する提動ミラー であることを特徴とする額求項10または額求項 11記載の凹凸面の検査装置。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、ほぼ平坦な被検査面に形成されてい る凹凸を非接触で検査する凹凸面の検査方法およ びその装置に関するものである。

【従来の技術】

従来より、ほぼ平坦な被検査面に形成されている凹凸を非接触で検査する方法として、特開昭6 2-62205号公報、特開昭62-13215 れ、上記画像入力装置にはスクリーン上の回折像 が入力されて成ることを特徴とする請求項5また は請求項6記載の凹凸面の検査装置。

- (8) 照射源は、光ビームを発生させるレーザ発生器と、光ビームより発散光線束を形成するロッドレンズと、発散光線束より平行光線束を形成する投光用シリンドリカルレンズとを備えて成ることを特徴とする請求項5~7のいずれかに記載の凹凸面の検査装置。
- (9) 照射源は、光ピームを発生させるレーザ発生器と、光ピームより発散光線束を形成するロッドレンズと、発散光線束より平行光線束を形成する放物面鏡とを備えて成ることを特徴とする請求項5~7のいずれかに記載の凹凸面の検査装置。
- (10) 照射源は、光ビームを発生させるレーザ 発生器と、光ビームを上記直線に沿う方向に走査 させる走査線と、走査鏡による反射光を上記直線 に直交する面に平行な方向に照折させる受光用シ リンドリカルレンズとを備えて成ることを特徴と する請求項5~7のいずれかに記載の凹凸面の検

4号公報、特開昭63-241345号公報など に記載されたものが知られている。

特開昭62-62205号公報に開示された物体の表面凹凸検査方法では、非検査物体に対してスリット光を0~15°の角度で照射し、表面反射光が、凹凸のない面ではスリット光にほぼ平行な直線状のパターンになり、凹凸面では傾の広いパターンになることを利用して凹凸面の存否を検出している。すなわち、狭穏のスリット光による表面反射光が凹凸面で反射されたきに広幅になることを利用しているのである。

一方、特開昭62-132154号公報に開示された突起物判別方法では、レーザ光により波筋が円弧の一部をなす発散光線束を複数形成し、各発散光線束を所定間隔ずつ離間して平行に配列した光線束罪を非検査間に照射し、その反射光をスクリーンに投映したときの像の歪みに基づいて被検査面上の突起物の形状を判別するようにしている。すなわち、被検査面が平坦であれば各発散光線束の反射光の間隔は一定に保たれるが、被検査

面に凹凸が存在すると各発放光線束の反射光の間隔が変化するから、各発散光線束の反射光の間隔に基づいて被検査面の凹凸形状を判別するようにしているのである。

・また、特開昭63-241345号公報に開示された欠陥検出装置は、レーザ光である光ビームが被検査面の上の一直線上で走査されるように光ビームを被検査面に対して一点から照射し、その反射光をエリアセンサに入力して、反射光にはの反射光をは出てしている。するとを利用し、像の面積を認定することによって凹凸の検出を行うようにしている。

したがって、特開昭 6 2 - 6 2 2 0 5 号公報、特開昭 6 2 - 1 3 2 5 4 号公報、特開昭 6 3 - 2 4 1 3 5 号公報のいずれに開示された方法も、基本的には、四凸による光ビームの散乱を利用しているといえる。

【発明が解決しようとする課題】

に、被検査面の上の一直観に沿って所定幅を有する構物に設定された検査領域に対して、干渉性を有し少なくとも上記直線に直交をなすように照射し、被検査面での反射光の干渉による回折像が、検査のほぼ全面に存在する非欠陥とみなせる回凸に対しては上記直線にほぼ平行なパターンになり、検査領域内で局所的に存在し欠陥になる回凸に対しては上記光線定を被検査面に対して照射する角度を設定し、上記光線である。

請求項2の方法では、面像処理において、各面 素の近傍での過度の変化方向と上記直線に沿う方 向での速度の変化率とを求め、過度の変化率が所 定値より大きく、かつ、速度の変化方向が上記直 線に沿う方向である画素が所定個数以上存在して いるときに欠陥が存在すると判定する。

請求項3の方法では、面像内に所定の大きさを

ところで、金属単板の表面の研磨きず、圧延模様、電解により形成される模様、金属単板を基材と重ねてアレスする際に基材となるクロスによって金属単板の表面に形成されるクロス目など、製造時に必然的に形成され全面に亙ってほぼ一様に形成されている微小な凹凸は欠陥にはならない。一方、打痕や異物など、局所的に存在する凹凸は微小であっても欠陥となる。

上記従来構成では、凹凸面での光の散乱による 像の変化を検出していたものであるから、被検査 面のほぼ全面に亙って非欠陥の凹凸が存在してい るような被検査面では、欠陥となる凹凸が存在し ていても餓別しにくいという問題があった。

本発明は上記問題点の解決を目的とするものであり、非欠陥である凹凸と欠陥である凹凸とが混在しているような被検査面において、欠陥を確実に識別できるようにした凹凸面の検査方法およびその装置を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

- 龍求項1の方法では、上記目的を達成するため

有したマスクを設定し、マスクを上記直線に沿う 方向に所定面素ずつ移動させながら、濃度の変化 率が所定値より大きく、かつ、濃度の変化方向が 上記直線に沿う方向である画素のマスク内での個 数を計数し、個数と個数の変化率との少なくとも 一方が所定値より大きいときに欠陥が存在すると 判定する。

請求項4の方法では、回折像のうち上記直線に ほぼ平行なパターンの上の各点について上記直線 と平行に設定した基準線からの偏差を求め、この 偏差に基づいて被検査面の変形を検出するのであ る。

請求項5の裝置では、被検査面の上の一直線に 沿って所定幅を有する帯状に設定された検査領域 に対して、干渉性を有し少なくとも上記直線には 交する面内で平行な光線束を被検査面と所での角 をなすように照射する照射源と、被検査面の原 射光の干渉による回折像の強度分布に対した面 像が得られる面像入力装置と、面像入力装置の出 力に基づいて被検査面の凹凸形状を検出する面像 処理装置とを具備し、上記回折像が、 検査領域の ほぼ全面に存在する非欠陥とみなせる凹凸に対し ては上記直線にほぼ平行なパターンになり、検査 領域内で局所的に存在し欠陥になる凹凸に対して は上記直線にほぼ直交するパターンになるように、 上記光線束を上記照射源から被検査面に対して照 射する角度を設定している。

請求項6の装置では、被検査面を有する部材を、 照射源からの光線束と被検査面との角度を一定に 保った状態で上記直線に直交する方向に移動させ るテーブルを設けている。

請求項7の装置では、回折像を投映するスクリーンを設け、スクリーン上の回折像を両像入力装置に入力する。

請求項8の装置では、照射源は、光ビームを発生させるレーザ発生器と、光ビームより発散光線東を形成するロッドレンズと、発散光線東より平行光線束を形成する投光用シリンドリカルレンズとを備まている。

請求項9の装置では、照射源は、光ビームを発

ほぼ全面に互って形成され、打痕のような欠陥と なる凹凸は被検査面に局所的に形成されるもので ある。また、欠陥となる凹凸であっても表面には 非欠陥である凹凸が残されるのが普遍である。

本発明者らは、このような被検査面の上の一直線に沿って所定幅を有する帯状に設定された検査領域に対して、干渉性を有し少なくとも上記直線に直交する面内で平行な光線束を被検査面と所定角度をなすように照射したときに、被検査面に対したときに、被検査面での反射光の干渉による回折ない、検査領域のほぼ全面に存在する非欠なといるのに対しては上記直線にほぼ平行なパターンになり、検査領域内で局所的に存在し欠陥にないという知見を得た。

請求項1の方法では、上述のような回折像が得られるように、上記光線束の核検査面に対する照射角度を設定していることによって、欠陥と非欠陥とを回折像に基づいて容易に識別することがで

生させるレーザ発生器と、光ビームより発散光線 東を形成するロッドレンズと、発散光線東より平 行光線束を形成する放物面鏡とを備えている。

請求項10の装置では、照射源は、光ピームを 発生させるレーザ発生器と、光ピームを上記直線 に沿う方向に走査させる走査線と、走査鏡による 反射光を上記直線に直交する面に平行な方向に屈 折させる受光用シリンドリカルレンズとを備えて

請求項11の装置では、両像入力装置は、リニアイメージセンサであって、上記直線に直交する方向の光の強度分布が検出できるように配置されている。

請求項12の装置では、走査鏡は、回転駆動されるポリゴンミラーである。

額求項13の装置では、走査鏡は、反射面が揺 動する援動ミラーである。

【作用】

上述したように、被検査面の表面に製造過程で 必然的に形成された非欠陥の凹凸は、被検査面の

きるのである。また、回折像を画像入力装置に入力し、画像処理によって凹凸形状を検出するので、 凹凸形状の検査が自動化できる。

請求項2および請求項3の方法によれば、価値 処理によって回折像の特徴を抽出するから、欠陥 の有無が自動的に判定できる。

請求項4の方法によれば、回折像のうち上記直 線にほぼ平行なパターンの上の各点について上記 直線と平行に設定した基準線からの偏差を求め、 この偏差に基づいて被検査面の変形を検出するようにしているので、回折像では上記直線に対して ほぼ直交するパターンとしては得られないような 比較的大きなうねりや反りなどの変形を検出する ことが可能になるのである。

一請求項5の装置は、請求項1の方法を実現する 装置である。

請求項6ないし請求項13の装置は、望ましい 実施例である。

【実施例】

本実施例では、網視積層板の表面の凹凸を検査する場合について例示するが、セラミック基板、シリコンウエハ、フィルム等の他の部材に対する本発明技術の適用を制限する主旨ではない。

網張積層板は、通常、基板の表面に網箔を接着して形成される。網箔は電解や圧延によって形成されるのであって、形成過程で網箔の表面には深さが 0.5~1 μmで微細な(ミクロンオーダ) ビッチを有する多数の溝がいろいろな向きに形成され

いのである。ここに、打痕23についても落21 は残される。

本発明では、被検査面4の上の一直線に沿って 所定幅を有する帯状に設定された検査領域に対し て、干渉性を有した光線束を所定角度で照射した ときに、非欠陥である溝21やクロス目22で反 射された反射光の干渉による回折像が、上記直線 にほぼ平行なパターンになり、欠陥である打痕2 3 や異物による回折像が上記直線にほぼ直交する パターンになることに着目して、欠陥と非欠陥と を鎖別するのである。したがって、被検査面4で の反射光が干渉するように、単一波長で干渉性を 有する光線を、被検査面4の上の一直線に沿って 所定幅の帯状に設定された検査領域に照射源より 照射し、検査領域での反射光の干渉による回折像 の変化を検出する。また、検査領域に照射する光 線束は、少なくとも上記直線に直交する箇内で平 行な光線束にする。

このような光線束を得るために、照射源の光源 にはレーザ発生器を用いる。第1因に示すように、

る。また、何符を基板に接着する際には、網箔に 益材を重ねて無盤によってプレスするから、基材 を形成するクロスの抵跡として深さが1~2µzで ヒッチが1~2mmのクロス目が形成されることに なる。すなわち、第2図に示すように、銅張積層 板20の表面には全面に互って、いろいろな向き の微細な沸21と、沸21に比較して大きなビッ チで形成されたクロス目22(被検査面では十文 字になる)とが形成されるのである。溝21やク ロス目22は網張積層板20の製造過程で必然的 に生じるものであるから欠陥ではない。一方、欠 陥となる典型的な打痕23は、深さが数ux~数十 pmで直径 0.3~1 mmのすり鉢状に形成されるか ら、被検査面4を表面から見ただけではクロス目 22との難別が難しい。すなわち、クロス目22 と打惑23とは、一方が被検査団4のほぼ全面に 存在し他方が局所的に存在する点、および深さが 異なる点を除いては差異がほとんどないから、従 来のように、被検査面4での反射光の散乱を利用 した凹凸面の検査方法では、両者の識別ができな

レーザ発生器1からは直径1aa程度の光ビームが 出力され、光ビームは、円柱状のロッドレンズ2 を円柱の軸に直交する形で遺過することにより、 円柱の軸方向では平行を保ち円柱の軸方向と直交 する面内では扇形に広がる発散光線束になる。こ の発散光線束を平行光線束にするために、投光用 シリンドリカルレンズ3がロッドレンズ2に離間 して光軸を一致させる形で配設される。投光用シ リンドリカルレンズ3の出射光線束は、厚みるが レーザ発生器1から出力される光ビームの直径に 等しく、幅が被検査面4の幅にほぼ等しい平行光 銀束になる。このようにして得られた平行光線束。 は被検査面4に対して1~10°の角度8をなす ように照射される。ここにおいて、角度のが1・ より小さいときには、クロス目の凹凸により平行 / 次 光線束に対して影になる部分が生じるという不都 合があり、角度 θ が 1 O *を越えると、欠陥と非 欠陥とでの囲折像の変化が歳別しにくくなる(こ 「の理由については後述する)。また、平行光線束~ は所定の厚みdを有し、被検査面に対して所定の

角度 Ø で照射されるから、被検査面の上の一直線に沿う所定幅 W (= d /sin Ø)を有する帯状の領域に照射されるのであって、この領域が検査領域になる。飼張積層板 2 0 は、X - Y テーブルなどのテーブル 2 4 の上に載置されており、検査領域に直交する方向(第 1 図矢印方向)に一定速度で搬送される。

被検査面4での反射光は、被検査面4に対して ほぼ直交する面を有したスクリーン5に投映され る。スクリーン5に投映されたパターンはCCD イメージセンサなどよりなる画像入力装置6によ り撮像され、画像処理装置7により後述する所定 の画像処理を施すことによって、被検査面4の上 での欠陥の有無が識別される。

ここにおいて、網張機関板20の表面に形成されている溝21は微細であるから被検査面4に照射される平行光線束は回折を生じ、回折光が互いに干渉する。このような回折光の干渉による回折像は、クロス目22のように被検査面4の全面に至って形成されている欠陥にはならない凹凸に対

至って平行光線東が照射できるように角度θには 1°という下限が設けられているのである。角度 θは、通常の銅張積層板20に対しては、望まし くは3~4°に設定される。

画像処理装置 7 では所定の処理を施すことにより、スクリーン 5 に形成されている回折像が、横方向 (検査領域に平行な方向)のパターンのみであるか、縦方向のパターンが発生しているかの識別が行われる。

すなわち、画像処理装置での基本構成は第4別に示すようなものであって、画像入力装置 6 から出力される各画素の遺度をディジタル信号に変換するアナログーディジタル変換 8 1 1 と、微分処理を行う微分処理 8 1 2 と、微分処理によって得られた微分値画像や微分方向値画像を原質像とともに格納するフレームメモリ13に格納された画像に基づいてスクリーン5に縦線が発生しているかどうかを判定する演算処理 8 1 4 とを備えている。

すなわち、スクリーン5を摄像して得られる原

しては、スクリーン5の上で検査領域にほぼ平行なパターンになり、打痕23のように被検査面4 に局所的に存在する欠陥である凹凸に対しては、 スクリーン5の上で検査領域にほぼ直交したパタ ーンになる。

要するに、欠陥が存在しないときには、第3図 (*)に示すように、横方向の回折像 a , b のみが形成され、欠陥が存在しているときには、第3図(b) に示すように、欠陥に対応する位置で縦方向の回折像 c が生じるのである。ここに、横線のうちりで示した部分は正反射光に対応する位置に生じたであり、 a で示した部分は他のでそじたの値に生むたの値が狭くなり、 なるでいほど回折像 c が短くなる。 したがって、上述したのである。また、角度 e が小さいほど回折像 a , b の個階は広がるが、クロス目の凹凸による影を形成せずに被検査面に

類像は濃淡画像であって、ここでの画像処理では、濃度を空間做分することによってスクリーン5の上の観の方向を認識するようにしている。微分処理は、第5図(a)に示すように、原画像Qを3×3画素の局所並列ウインドウWに分割して行なう。つまり、注目する両素Eと、その画業Eの周囲の8画素(8近傍)A~D,F~Iとで局所並列ウインドウWを形成し(第5図(b)参照)、局所並列ウインドウW内の画業A~Iの濃度の擬方向の濃度変化AVと横方向の濃度変化AHとを次式によって

$$AV = (A + B + C) - (G + H + I)$$

$$AH = (A + D + G) - (C + F + I)$$

さらに、函素Eについての微分方向値deg(E)を 次式によって求める。

$$deg(E) = tan^{-1} \frac{AV}{AH} + \frac{\pi}{2}$$

ただし、A~Iは対応する画素の濃度を示している。微分方向値deg(E)は、面素Eの近傍領域における濃度変化の方向に直交する方向を表している。以上の演算を原画像Qの全画素について行な

うことにより、検査対象物の輪郭線のような濃度 変化が大きい部分と、その変化の方向とを抽出す ることができるのである。ここに、各面素の値が、 横方向の濃度変化 M H により 長されている 画像を 数分値画像、微分方向値 deg(E)である 画像を数 分方向値画像とし、原画像、微分値画像、微分方 向値像を、それぞれフレームメモリ 1 3 内に数 けた原画像メモリ 1 3 a、数分値画像メモリ 1 3 b、方向値画像メモリ 1 3 c に格納する。

このような微分処理を施せば、原画像 Q I が第 6 図 (a) に示すようなものであるとすると、横線 の部分では横方向の濃度変化が少なく、縦線の部分では横方向の濃度変化が多いから、微分値画像 Q I では第 6 図 (b) に示すように縦線が強調された形になる。この微分値画像 Q I について所定の関値を用いて 2 値化すれば、第 6 図 (c) に示すように、縦線がさらに強調された画像 Q I が得られることになる。次に、 2 値化処理によって残された 西紫について、微分方向値が縦方向であるものを 残し、他の西素を消去すれば、第 6 図 (d) に示す

表面などの被検査面4を全面に互って検査するに は、検査領域の長手方向の幅を銅張稜層板の幅程 度に設定し、長手方向に直交する方向に移動させ なければならない。しかるに、1. 画面の画像を取 り込む際に網帯精度板を移動させ、各面面につい て検査領域がオーバラップする幅を4mmとし、画 像入力装置 6 の銃出時間 (CCDイメージセンサ を用いている場合の電荷蓄積時間)が162秒(す なわち、60Hz)、画像処理装置?による処理時 間が500≈秒であるとすれば、網張積層板の移 動速度を、15[22]+(16+500)[2秒]与2 9 [mm/秒]に設定することによって、網張積層板 を等速度で連続的に移動させながら、検査が行え ることになる。また、菌像入力装置6による画像 の取り込みは5162秒に1回行えばよいことに なる.

なお、面像入力装置6では、統出時間が16m 秒であるから、この間に面像入力装置6ではスク リーン5の上の回折像が積分されることになるが、 29[mm/秒]×16[m秒]≒0.46[mm]であって、 ように、縦方向の微分方向値をもつ画素のみが残され、縦線以外の画素はほとんど消去された画像Q.が得られることになる。ここにおいて、微分方向値をたとえば第7図に示すように16段階で扱ったるとすれば、「3」、「4」、「11」、「12」の各方向の範囲に含まれるものを、微分方向値があるとみなせばよい。最後に、残された画素のかたまりごとに面積(連載してかがっている画素ののを除去すれば、第6図(e)に示すように縦線のみが残された画像についてが所定値以下である。こうに縦線のみが残された画像について、残された画像について、残された画像について、残された画像について、残された画像について、残された画像について、残られた画像について、残られた画像について、残られた画像について、残られた画像について、残られた画像についてある。

以上の構成によれば、たとえば、光ビームの直径が1mmであって、被検査面4と入射光線束とのなす角度が3°であるとすれば、被検査面4の上で入射光線束により照射される検査領域の観Wは、W=1mm+sin3°519mmをなる。網視積層板の

欠陥の検出精度にはほとんど影響がない。ただし、 移動速度が大きいときには、面像入力装置 6 の読 出時間の間に被検査面 4 が大きく移動するから、 この場合には、検査領域がオーバラップする幅を 大きくとるようにして、検出精度を高める必要が ある。

ところで、第8図(a)に示すように、接検査面 4に反りやうねりのような変形があると、第8図 (b)に示すように、回折像は検方向の直線状には ならずうねりが生じることになる。網張積層板2 0をテーブル24に載置するときには、網張積層 板の裏面をテーブル24に吸着することによって 固定するから、被検査面4に変形がなければ、テ ーブル24の表面と被検査面4とが平行になるが、 被検査面4に、緩やかな凹み、折れ、関れなどが あるときには、テーブル24の表面から被検査面 4までの高さが変化することになって、回折像に うねりを生じるのである。

すなわち、被検査関4が第9図(a)のように、 テーブル24の表面に対してもだけ傾斜している

特開平3-295408(8)

とすれば、テーブル 2 4 の表面に対して角度 0 をなすように入射する光線は、テーブルの表面に対して角度 (0 + 2 o)をなすように反射される。スクリーン 5 はテーブル 2 4 の表面に対して垂直に設置されているから、被検査面 4 における反射位置からスクリーン 5 までの距離をしとすれば、スクリーン 5 の上での回折像の傾位 4 y ・は、

また、第9図(b)のように、被検査面4について非欠陥部分よりも h だけ高くなった部分が存在しているとすれば、スクリーン5の上での回折像の偏位 b y z は、

 $\Delta y_z = 2 h$ $\delta x = 0$ $\delta x = 0$

一般には、スクリーン5の上での回折像の偏位

上述の方法では、回折像の濃度変化が比較的少ないときに有効であるが、濃度変化の激しい回折像に対しては、各検をラインℓ,~ℓ。の上で濃度が最大になる点を求めるのが難しい。そこで、濃度の最大値を求める代わりに、各検をラインℓ,~ℓ。の上の濃度の盆心を求めてもよい。すなわち、

 $y_i = \frac{\sum y_i \cdot f(x_i, y_i)}{\sum f(x_i, y_i)}$

とする。ただし、 Σ は \int についての総和であって、 \int = 1,2,....,mとする。また、 \int (\times 1, \times 1)は

Ayは、テーブル24に対する被検査面4の傾斜 角度と、非欠陥部分からの高さの傾位とに起因するから、

 $\Delta y = \Delta y_1 + \Delta y_2$

になるのであり、回折像にうねりが形成されることになるのである。逆に、このようなうねりが回 折像に形成されている場合には、被検査簡4が変 形していることを示しているから、被検査面4に 欠陥があるとして除去しなければならない。被検 変面4の変形の有無の判定は以下の手順によって 行う。

まず、検査領域を設定している直線に平行な方向(以下、X方向と称する)について検査範囲を限定する。次に、正反射光に対応する位置における回折像(第3図における b)に着目して X方向の基準線を設定し(基準線の設定方法は後述する)、上記検査範囲内で設定された各週定位置について回折像の基準線からの傾位を求める。この傾位に基づいて被検査面に変形があるかどうかを判定するのである。

点(x.,y.)の濃度である。このようにして求めたy.~y.について、出現頻度が最大になるY座 概の値をもとすれば、基準線Y=もを設定することができる。この方法によれば、処理時間は若干 増加するが、どのような回折像に対しても安定した値を得ることができる。

次に、第10図(b)に示すように、基準線 Y = t に対して($t + \alpha$)と($t - \beta$)との間で許容範囲を設定し、上述のようにして求めた Y 座標 $y_1 \sim y_*$ が許容範囲内であるかどうかを調べる。

すなわち、基準級Y= tを求めた後、良否の判定を次のように行う。まず、許容範囲外の値に対して、 $y_1>(t+\alpha)$ である点(凹部分)については、 (y_1-t) の総和 S_1 を求め、 $y_1<(t-\beta)$ である点(凸部分)については、 $(t-y_1)$ の能和 S_2 を求める。各総和 S_1 , S_2 をそれぞれ設定されたしきい値と比較し、しきい値を越えていれば不良と判定する。

また、良否の判定方法としては、上述したよう に、基準線からの偏差の総和を求めるほかに、許 容範囲外の点の総数を、y,>(t + α)の点、およびy,<(t-β)の点に対してそれぞれ求めてN,,N,とし、各総数N,,N,をそれぞれ設定されたしきい値と比較し、しきい値を越えていれば不良と判定する方法でもよい。

【実施例2】

実施例1では、被検査面4に照射する平行光線 東を、レーザ発生器1とロッドレンズ2と投光用 シリンドリカルレンズ3とによって得るようにし ていたが、本実施例では、第11図に示すように ロッドレンズ2と放物面鏡8とを用いて被検査面 4への平行光線束を得るようにしている。すなわ ち、レーザ発生器1からの光ビームをロッドレン ズ2に通すことによって発散光線束を得るようにし ている。他の構成は、実施例1と同様である。

【実施例3】

上記各実施例では、被検査面4を帯状の入射光 線束で照射するようにしていたが、本実施例では、 レーザ発生器1からの光ビームを被検査面4上で

【実施例4】

実施例3のように光ピームを被検査面4の上で 走査する場合には、第13図に示すように、画像 入力装置6'としてリニアイメージセンサを用い ることができる。フォトダイオードアレイやCC D1次元イメージセンサなどを画像入力装置6' として用いるのである。

すなわち、被検査国4からの回折光や反射光は、 受光用シリンドリカルレンズ10を通して画像入力装置 6 'に収束される。画像入力装置 6 'に収束される。画像入力装置 6 'は 受光 用シリンドリカルレンズ10の円柱の軸方向についての1次元イメージを検出することができます。 うに配置される。画像入力装置 6 'の出力はドライバ回路 15 に入力され順々の上を走査される。が、 カカウンドライバ回路 15 になって、光ピームが被でするイバ回路 15 になるであり、ドライバ回路 15 になるであり、ドライバ回路 15 になるでは、なの構成では、スクの処理が可能になる。また、この構成では、スク 走査するようにしている。すなわち、レーザ発生 器1からの光ビームは、第12因に示すように、 技光用シリンドリカルレンズ3と平行な軸の回り で回転駆動されるポリゴンミラー9により反射さ れ、投光用シリンドリカルレンズ3を通して被検 査面4に照射される。ポリゴンミラー9は、投光 用シリンドリカルレンズ3の入射面の範囲で光ピ ームを左右に振るのであって、投光用シリンドリ カルレンズ3から出射される光ビームは、どの位 置でも投光用シリンドリカルレンズ3の光軸に平 行な光ビームとなるように設定されている。ここ において、1 ラインの走査に要する時間を、画像 入力装置6の1両面の取り込み時間に間期させて おけば、スクリーン5の上に形成される1ライン 分の回折像を画像入力装置6で取り込むことがで きるのであり、実施例1と同様に処理することが

光ピームの走査には、ボリゴンミラー9に代えて、平面銭を左右に揺動させるいわゆる振動ミラー形の走査鏡を用いてもよい。

リーンは不要であり、受光用シリンドリカルレンズ10を通った光は両像入力装置6'に直接入力される。

【実施例5】

本実施例では、第6図(d)として示した縦方向の微分方向値をもつ悪像Q,について、背景ノイズが多い場合の処理方法を示す。

この場合には、第14図に示すように、濃度の変化率が所定値より大きく、かつ濃度の変化方向が銀方向に沿う方向である画素を抽出した高級級(c で級方向に沿う方向で対し、欠陥に対応する経験(c で派した低級付近に存在していると仮定してもとのであるとのでもとのでもよい)に対した変に変更のでもよい)に対した変に変更のできる場合である。ここに、マクトルの商業の個数を計数する。ここに、判定結びのである。ここに、判定はできるよいが、判定はできるよいが、判定はできて効率がなければ複数画素できて効率がよい。

- 計数したマスクM内の画紫の個数をmikする

とき、画素の個数の変化率kiを次式のように定 載する。

 $k_i = \frac{m_{i+k}}{m_i}$ または $k_i = \frac{\sum m_{i+k}}{\sum m_i}$ ただし、 Σ は i についての総和であって、 i = 1 . 2 , , j とする。また、 n はマスク M を 先行させる 面素数 である。以上のようにして 求めた 変化 平 K_i が、あらかじめ 数定された 関値 k s よ りも大きいときには 欠陥が存在し不良であると 判定する。ここに、 関値 k s は、ノイズの 変化率より十分に大きく、 欠陥の変化率よりは小さく 数定することが必要である。

欠陥部での個数の変化が緩やかであって変化率 k_i が欠陥部でも小さい場合には、個数 m_i に対して間値 m_i を設定し、個数 m_i と関値 m_i ととと比較して、 m_i-m_i のを満たすマスクMの個数 ℓ 、もしくは、 Σm_i-m_i の(Σ はiについての総和であり、 $i=1,2,\dots,j$)が、あらかじめ設定された関値 ℓ sよりも大きいときには欠陥が存在し不良であると判定する。ここに、関値 m_i sは両素のうちのノイズ成分を除去できる程度の大きさに

さらに、画像処理によって、回折像のパターン の特徴抽出を行うことにより、被検査面の良否の 判定が自動化できるのである。

しかも、請求項3の方法によれば、ノイズ成分 の多い面像であっても欠陥の有無を特度よく検出 することができるという効果がある。 設定される.

上述した判定方法では、マスク内の画素の個数 と個数の変化率とのいずれか一方のみを利用して 欠陥の有無を判定しているが、両者を組み合わせ て判定するようにしてもよいのはもちろんのこと である。

マスクMの各位置における 画素数は、級線に対応する部分では他の部分に比較して大きくなるから、マスクM内の画素の個数に関係を設けてノイズ成分を除去したり、画素の個数の変化率を検出することによって、直像内の全体に分布しているノイズ成分の影響を除去することができるのである。したがって、上述のような判定方法を用いれば、背景ノイズが多い場合でも、欠陥の有無を正確に判定することができるのである。

【発明の効果】

本発明は上述のように、被検査面の一直線に沿って所定幅を有する帯状に設定された検査領域での反射光の干渉による回折像が、検査領域のほぼ全面に存在する非欠陥とみなせる凹凸に対しては

また、回折像のうち上記直線にほぼ平行なパターンの上の各点について上記直線と平行に設定した基準線からの偏差を求め、この偏差に蒸づいて被検査面の変形を検出するようにしているので、回折像では上記直線に対してほぼ直交するパターンとしては得られないような比較的大きなうねりや反りなどの変形を検出することが可能になるという効果を奏するのである。

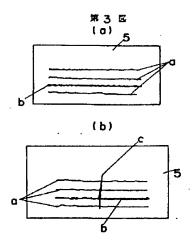
4. 図面の簡単な説明

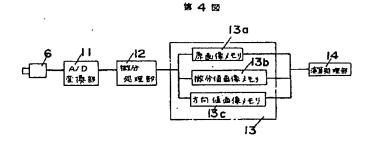
特開平3-295408 (11)

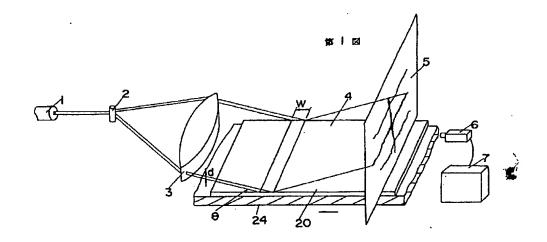
示す動作説明図、第9図(a)(b)はそれぞれ同上において被検査面の比較的大きな凹凸が存在するときの反射光の偏位を示す動作説明図、第10図(a)は同上の検査ラインの設定状態を示す動作説明図、第10図(b)は同上における基準線の求め方を示す動作説明図、第11図は本発明の実施例2を示す要解解構成図、第12図は本発明の実施例3を示す概略構成図、第13図は本発明の実施例4を示す概略構成図、第14図は本発明の実施例5を示す動作説明図である。

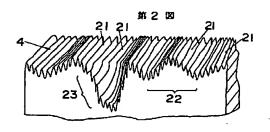
1 … レーザ発生器、2 … ロッドレンズ、3 … 投 光用シリンドリカルレンズ、4 … 被 検査面、5 … スクリーン、6 … 面像入力装置、7 … 画像処理装置、8 … 放物面鏡、9 … ポリゴンミラー、10 … 受光用シリンドリカルレンズ。

代理人 弁理士 石 田 長 七

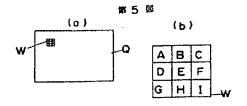




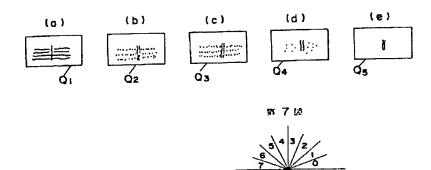


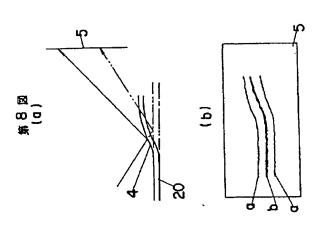


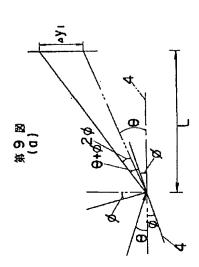
特開平3-295408 (12)

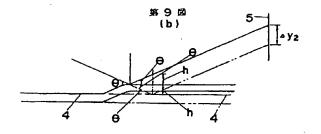


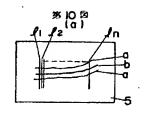
第6 ☑

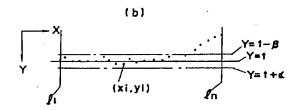


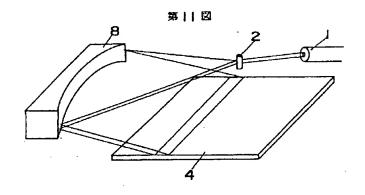


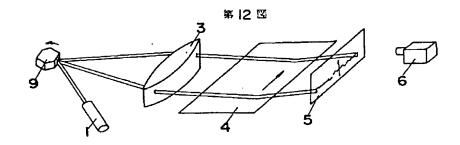












特開平3-295408 (14)

